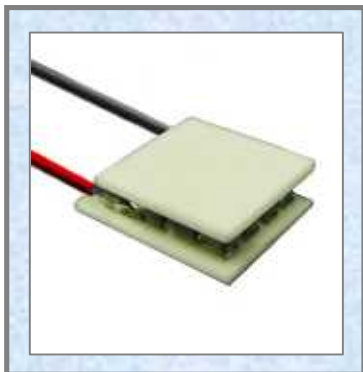


THERMO MODULE DATA

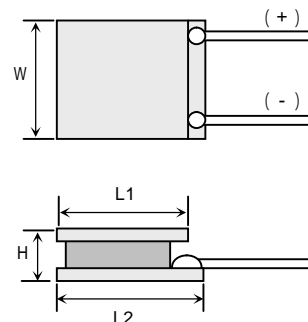
型式 KSM - 04007C

[RoHS 2002/95/EC Compliant]



Th	Tmax()	I _{max} (A)	V _{max} (v)	Q _{cmax} (w)
27	64	4.0	0.8	2.0
50	73	4.0	0.9	2.2

	W	L1	L2	H
寸法(mm)	10.3	10.3	12.2	4.65
公差(mm)	±0.5	±0.5	±0.5	±0.15
上下メタライズ	無し			
セラミック材質	アルミナ			
組立半田	SnAgCu (217)			

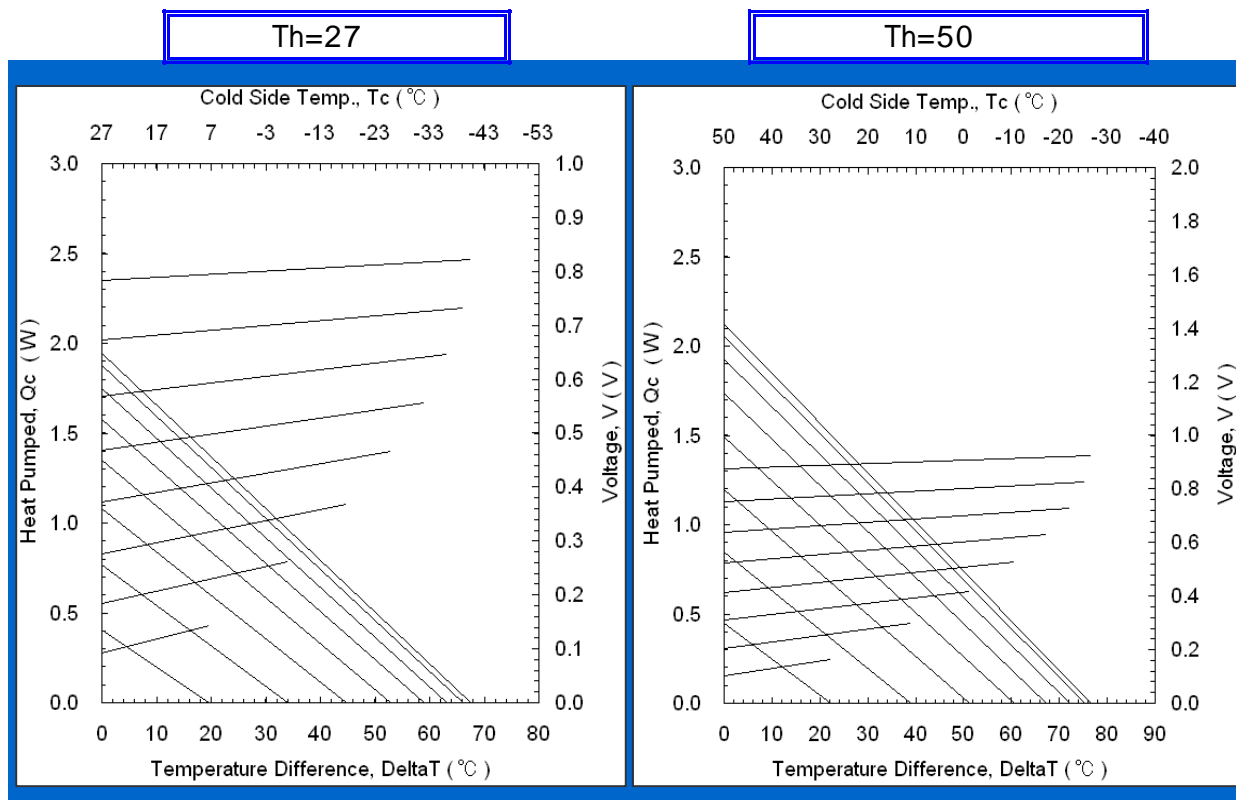


オプション

厚み公差 平均厚み : ±0.025mm

結露防止 エポキシシール

性能特性図



雰囲気 窒素

電流値 I = 0.5 - 4.0 A (Step = 0.50A)

株式会社 K E L K

www.kelk.co.jp

本社・工場

〒254-8543 神奈川県平塚市四之宮3-25-1

TEL 0463-22-8724

FAX 0463-22-3692

素子事業部 技術営業 G r

〒254-8543 神奈川県平塚市四之宮3-25-1

TEL 0463-23-3697

FAX 0463-24-6749

E-mail : sales@kelktech.komatsu.co.jp